

Y
(Lochbild)
(board drillings)

alle Löcher
all holes

$\phi 0,05$ $\phi 1 \pm 0,1$

Position
position

Reihe
row

$\phi 2,8^{+0,1}$

2,54

15x 2,54 (=38,1)

48,26 $\pm 0,05$

0,1 A

46,9 $-0,2$

15x 2,54 (=38,1)

2,54

Reihe
row

a b

Position
position

44,6 $\pm 0,1$

48,26 $\pm 0,05$

$\phi 2,5^{+0,1}$

A

B

54 $-0,1$

X

Z

Y

6 $\pm 0,1$

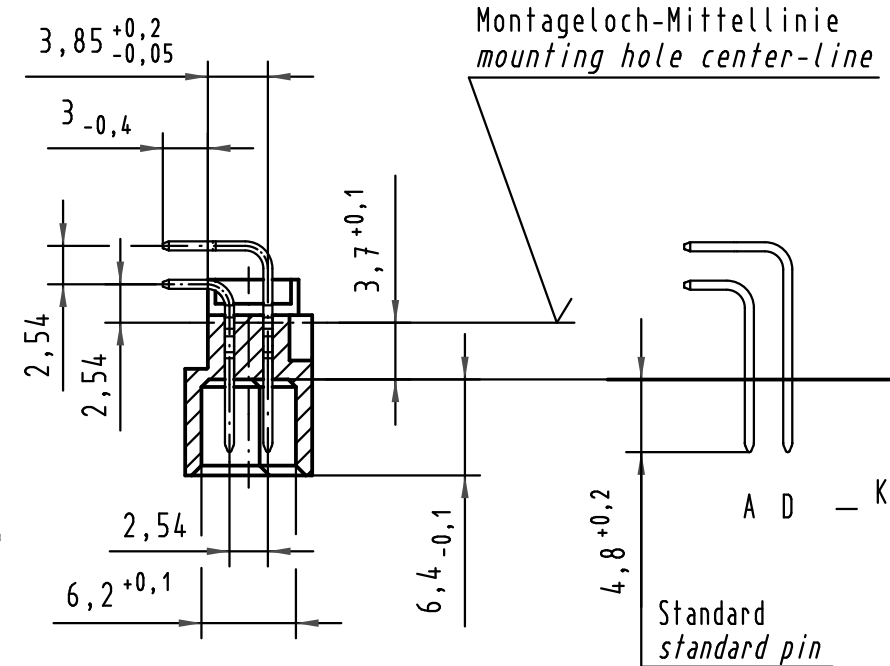
Z
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

0,6 $-0,025$

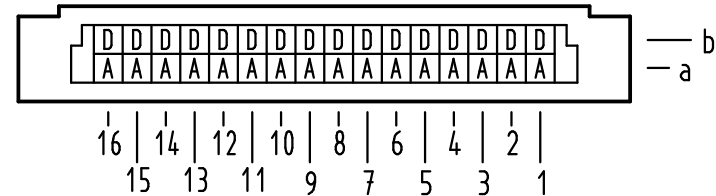
0,29 - 0,33 mm²

0,5 $\pm 0,05$



A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading



09 22 132 5921	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
09 22 132 4921	VG	Au über/over Ni
09 22 132 7921	3	Au über/over Ni
09 22 132 6921	2	Au über/over Ni
09 22 132 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1 10:1	Bauform 2B Messerleiste Einlöt, 32 pol. type 2B male connector solder, 32 pol.
			Detail.	08.08.00	Rie.		
			Insp.	08.08.00	Pa.		
			Stand.				
34650	16.08.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 22 132 x921	Blatt/ page
28429							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	